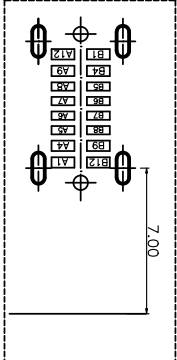
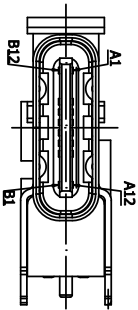
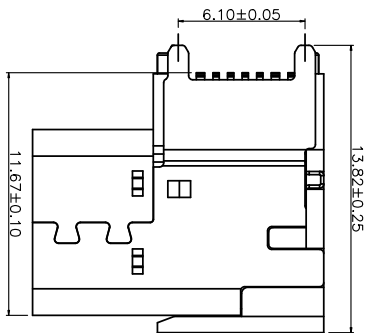
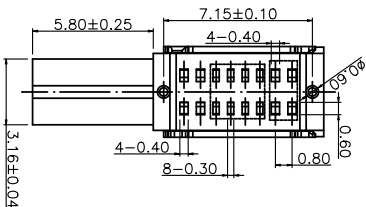
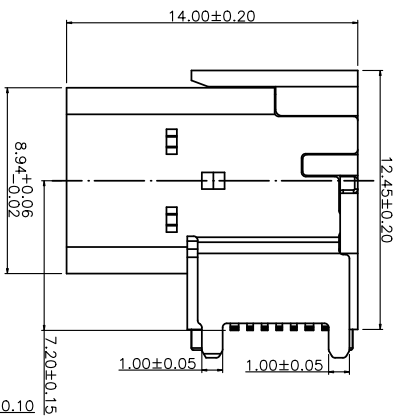
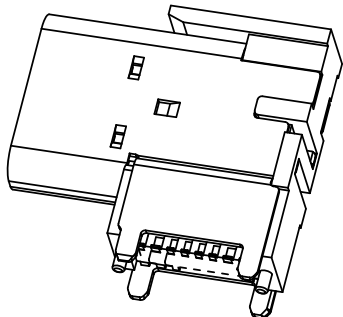
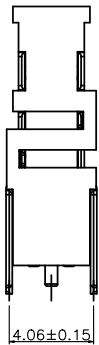
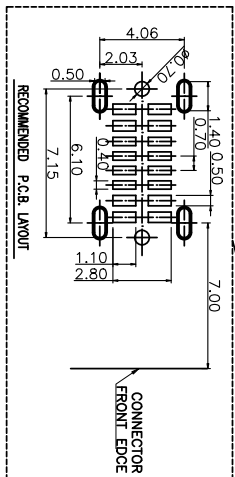


ROHS



A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3	VBUS	B10	VBUS
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SD02
A6	DP1	B7	DP2
A7	DM1	B6	DP2
A8	SD01	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND



产品图
公差一览表

公差一览表	公差	公差	公差
公差一览表	公差	公差	公差
±0.25	X	±5°	
±0.20	X	±2°	
±0.15	XX	±1°	
±0.10	XXX	±0.5°	

深圳市精拓电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	审核	日期	比例	日期	比例
单位	MM	制图	审核	日期	比例	日期	比例
MM	MM	邢晓	郭志富	2016-09-09	1:1	2016-09-09	1:1

- 特性:
- 电气性能: ELECTRICAL
 - 额定电流: 3.0A
 - 接触阻抗: 30 MILLIOHMS MAX
 - 耐电压: 300V AC / 1 mA MAX
 - 绝缘阻抗: 250V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 机械性能:
 - 插入力: 5~20N
 - 拔出力: 8~20N
 - 使用寿命: 10000次、拔出 5N MIN
 - 材料: MATERIAL
 - 塑胶: LCP黑色 UL94V-0
 - 端子: C7025/C5191 T=0.15MM
 - 外壳: SUS304 T=0.30MM
 - 卡勾: SUS304 T=0.15MM
 - 电镀: FINISH
 - 端子: 接触点镀金 1U~1MIN
 - 外壳: 镀镍80U~1MIN (盐雾24H)
 - 电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
 - SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
 - 工作温度: -55° C~+85° C
 - 盐雾测试: 通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE